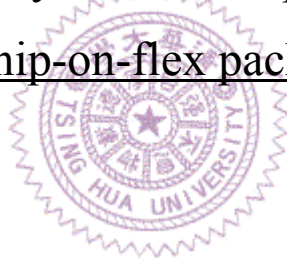


國立清華大學

碩士論文

題目：利用異向性導電膜接合的覆晶軟板結  
合技術其撓曲行為之研究

Bending behavior study of anisotropic conductive film in  
flip-chip-on-flex packaging



系 所：動力機械工程所 組 別：固力組

學 號：g943772

姓 名：陳建良 (Chien-Liang Chen)

指導教授：葉銘泉 博士 (Dr. Ming-Chuen Yip)

中華民國九十六年六月